

证券代码：300606

证券简称：金太阳

东莞金太阳研磨股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	易方达、长城基金、华福证券
时间	2024年05月15日 14:00-16:00
地点	公司办公楼4楼会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书 杜燕艳 证券事务代表 李金伟
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司2025年一季度的业绩情况如何？</p> <p>答：得益于加大市场拓展力度、产品结构优化等积极因素，2025年第一季度公司营业收入与利润实现双增长。其中，营业收入1.20亿元，较上年同期增长27.62%；归属于上市公司股东的净利润 944.73万元，同比增长65.26%。本季度公司业绩表现强劲，核心业务板块均呈现良好增长态势，运营效率持续改善，展现出企业高质量发展的韧性。</p> <p>2、公司在新型抛光材料上有哪些开发进展？</p> <p>答：在3C领域，公司通过深化核心客户合作实现交付份额显著提升，新型抛光材料销售额同比增长12.90%，占营收比重达16.51%；在汽车领域，公司新开发的泡沫金字塔结构抛光产品已通过海外客户验证并批量供货，公司抛光耗材品类通过新能源汽车龙头企业比亚迪集团严苛认证并实现批量供货。</p>

3、请问公司在富士康、捷普绿点、长盈精密等公司的供货情况？

答：公司向富士康、捷普绿点、长盈精密等头部制造企业主要供货产品为抛光材料和智能设备及自动化服务，凭借深厚技术积淀和快速反应能力，相关产品及服务进一步获得客户高度认可。公司与3C行业大客户保持着良好的合作关系，相关产品导入顺利，市场份额持续提升。

4、公司参股公司领航电子的半导体抛光液国内竞争力如何，与国内知名企业相比是否有竞争优势？

答：公司参股公司领航电子以实现国产替代为目标，致力于打破国外厂商在高端半导体材料领域的垄断。凭借创始团队在半导体抛光液领域超过20年的产业化经验，以及其曾主导开发的多款产品在全球知名芯片厂的成功应用，领航电子在技术实力和产业化能力上已具有坚实基础。

领航电子专注于IC和衬底用CMP抛光液及其关键纳米磨料的产业化，其产品线覆盖芯片制造、半导体晶圆制造和消费电子制造中的抛光液及配方类化学品。在半导体抛光液市场高度细分的背景下，领航电子的产品线专注于国内较为薄弱的芯片级抛光液生产，与国内其他企业形成差异化竞争格局，并凭借其技术实力、产品性能和成本控制优势，已构建起自身的核心竞争力。

目前，领航电子东莞生产基地已具备年产万吨级产能，其IC、硅晶圆、碳化硅等半导体级抛光液已完成性能验证并具备量产能力。部分CMP抛光液产品已实现对外销售，其余产品正在国内头部客户验证导入中，进一步巩固其在国内市场的竞争优势。

5、公司在折叠屏转轴加工服务方面有哪些优势？是否有新的客户开发进展？

答：公司2022年开始启动钛合金折叠屏转轴盖加工的技术的研发与工艺储备工作，依托公司在抛光材料领域二十余年的自主研发实力，结合子公司金太阳精密构建的全制程精密加工体系，

	<p>公司通过持续整合在精密加工领域的技术积淀，于2023年成功实现突破，成为首家实现钛合金转轴盖组件量产交付的企业，并在2024年顺利完成新一代迭代产品的持续批量交付。</p> <p>在技术研发方面，公司在保持3D打印钛合金转轴盖技术优势的同时，前瞻性布局锻压成型及金属注射成型（MIM）钛合金转轴盖加工技术研发，现已形成不同成型工艺下钛合金胚料从高精加工到表面处理、智能检测成品出货的全制程技术体系，具有为不同折叠屏厂商提供一体化解决方案的技术储备。在市场开拓方面，公司正在积极推进多家新客户的开发工作。</p> <p>6、除了钛合金的磨抛，如果出现新的产品，公司能否继续保持技术优势？</p> <p>答：除了现有的钛合金、铝合金和不锈钢等材质，公司具备技术基础和研发能力，能够根据市场需求动态调整研发方向。同时，公司的设备和产能布局具备良好的灵活性和扩展性，能够有效支持新产品的开发与生产，助力公司在激烈的市场竞争中始终保持领先地位。</p> <p>7、公司目前的经营目标是什么？</p> <p>答：2025年，公司将在保持现有业务稳定增长的基础上，加速3C消费电子与半导体市场的推广及量产工作，同时重点突破新型抛光耗材与高端堆积磨料、五轴联动抛机床开发及折叠屏转轴结构件制造在新客户新材料新应用方面的技术需求，进一步完善为客户提供全制程一体化解决方案；以技术创新驱动提升市场竞争力优势，巩固公司在研磨抛光产业链的核心供应商领先地位，全力保障公司战略快速推进，在整体业绩必须扭亏为盈的基础上力争各项业务全面实现提升和增长，为客户和股东创造价值。</p>
附件清单（如有）	
日期	2025年05月15日